天津金海通半导体设备股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2025 年 11 月 6 日 (星期四) 下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于 2025 年 10 月 30 日 (星期四) 至 11 月 5 日 (星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"预征集问答"栏目或通过天津金海通半 导体设备股份有限公司(以下简称"公司")邮箱 jhtdesign@jht-design.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2025 年 10 月 29 日 (星期三) 发布公司 2025 年第三季度报告,为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况, 公司计划于 2025 年 11 月 6 日 (星期四) 下午 15:00-16:00 举行 2025 年第三季度 业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2025年第三 季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间: 2025 年 11 月 6 日 (星期四) 15:00-16:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会 秘书刘海龙先生和财务总监黄洁女士等(具体参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、投资者参加方式

- (一)投资者可在 2025 年 11 月 6 日 (星期四) 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- (二)投资者可于 2025 年 10 月 30 日(星期四)至 11 月 5 日(星期三)1 6:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"预征集问答"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 jhtdesign @jht-design.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话: 021-52277906

邮箱: jhtdesign@jht-design.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会

2025年10月29日